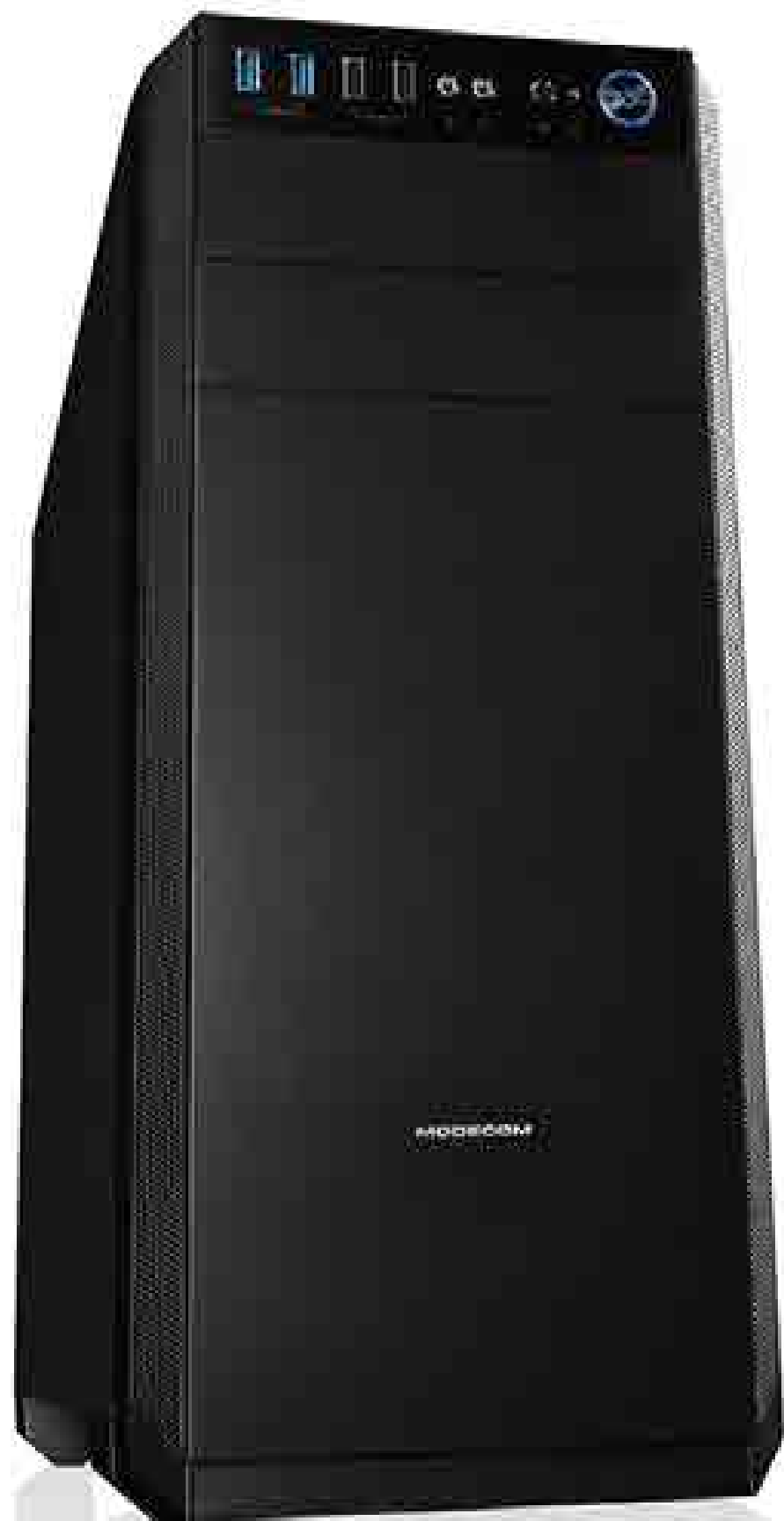




OBUDOWA KOMPUTEROWA

MODECOM OBERON PRO LE



- ü 1 x 120 mm wentylator z tyłu obudowy.
- ü Dwa paski mesh na krawędziach frontu obudowy oraz siatka mesh na spodzie obudowy.
- ü Możliwość montażu chłodzenia procesora do 163 mm.



- ü Duże możliwości aranżacji wnętrza.
- ü Użycie wysokiej jakości materiałów podczas produkcji stanowi o jej trwałości.
- ü Filtr zabezpieczający przed kurzem na spodzie obudowy.

- ü Funkcjonalne wnętrze z tunelem na zasilacz i koszykiem na dyski twarde HDD 3.5" / SSD 2.5".
- ü Miejsce na karty grafiki do 395 mm.

UZNANA OBUDOWA

„Oberon ma wszystko to, czego przeciętny użytkownik może od niego wymagać”



NAGRODZONA „SKRZYNKA”

Historia modelu obudowy MODECOM Oberon sięga 2016 roku, kiedy to jej pierwsza wersja pojawiła się na sklepowych półkach. Szybko zdobyła fanów gier komputerowych, ponieważ oferuje szereg użytecznych funkcji, które doceni każdy miłośnik gamingu. Z biegiem lat model Oberon ewoluował dzięki opiniom użytkowników.

MODECOM Oberon zdobył nie tylko serca graczy, ale także sympatię ekspertów. Zgodnie ocenili, że montaż komputera do gier czy pracy w obudowie MODECOM Oberon jest nie tylko rozsądnym wyborem, ale także uzasadnionym ekonomicznie.



STANDARD ATX

Obudowa w standardzie ATX.

MINIMALIZM I NOWOCZESNOŚĆ

Minimalizm spotyka się z nowoczesnością.

Zamknięta konstrukcja bez szklanego panela – prosty, ale jednocześnie ponadczasowy design.

FUNKCJONALNOŚĆ

Wysoka funkcjonalność obudowy to jej zaleta – duże możliwości aranżacji wnętrza pozwolą zbudować wydajny komputer do gier lub do pracy.

MODECOM OBERON PRO LE

PRAKTYCZNE I FUNKCJONALNE WNĘTRZE

Praktyczne i funkcjonalne wnętrze pozwala zbudować komputer według własnych potrzeb. Możliwość montażu dodatkowych wentylatorów, długi tunel na zasilacz - to tylko niektóre zalety obudowy MODECOM OBERON PRO LE.





MODECOM OBERON PRO LE

LE CZYLI „LIGHT EDITION”

Obudowa MODECOM OBERON PRO LE została zaprojektowana dla użytkowników, którzy cenią sobie przestronne i funkcjonalne wnętrze w połączeniu z atrakcyjnym, nowoczesnym wzornictwem.

Przemyślana konstrukcja wewnętrzna obudowy w połączeniu z dopracowanymi detalami panelu przedniego, stawiają OBERON PRO LE na szczególnej pozycji wśród propozycji MODECOM. OBERON PRO LE spośród innych obudów wyróżnia się eleganckim, minimalistycznym wzornictwem, podkreślonym klasyczną czernią.

Wersja OBERON PRO LE to nowoczesna konstrukcja oparta na doświadczeniach wcześniejszych wersji z serii OBERON. Dopracowane w detalach szczegóły są odpowiedzią na zgłaszane przez użytkowników oczekiwania odnośnie funkcjonalnej obudowy komputerowej. Wersja ta stanowi doskonałą okazję do rozbudowy - możliwość montażu wentylatorów we własnym zakresie pozwala na konfigurację komputera według własnych preferencji.

DOBRA ORGANIZACJA PRZEWODÓW

Dobra organizacja przewodów w obudowie pozwala na optymalną organizację przestrzeni w jej wnętrzu. Dzięki temu nie tylko jest schludnie, ale przede wszystkim przyczynia się do lepszego obiegu powietrza, a tym samym do zachowania niższych temperatur wewnątrz obudowy.





PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

Pierwsza, górna zaślepka na karty rozszerzeń PCI/PCIe jest wykręcana. Dzięki temu montaż karty graficznej jest wygodniejszy.

Wszystkie zaślepki posiadają otwory w celu poprawy obiegu powietrza, wpływając pozytywnie na temperaturę komponentów komputera.

FILTR NA SPODZIE ZASILACZA

Elementy siateczkowe z racji małych otworów pełnią funkcję filtrującą na spodzie zasilacza chroniąc wnętrze obudowy przed dostaniem się kurzu i brudu.

Wystarczy zdemontować filtr i dokładnie wyczyścić, aby zapewnić stały dopływ powietrza do zasilacza.

MODECOM OBERON PRO LE

WENTYLATOR

1 x 120 mm fabrycznie zamontowany wentylator na tyle obudowy, który ma za zadanie wyciągać gorące powietrze z wnętrza obudowy. Takie rozwiązanie będzie wystarczające do zbudowania energooszczędnego komputera, natomiast dla osób potrzebujących bardziej rozbudowanych komputerów, zostawia pole do montażu dodatkowych wentylatorów we własnym zakresie.



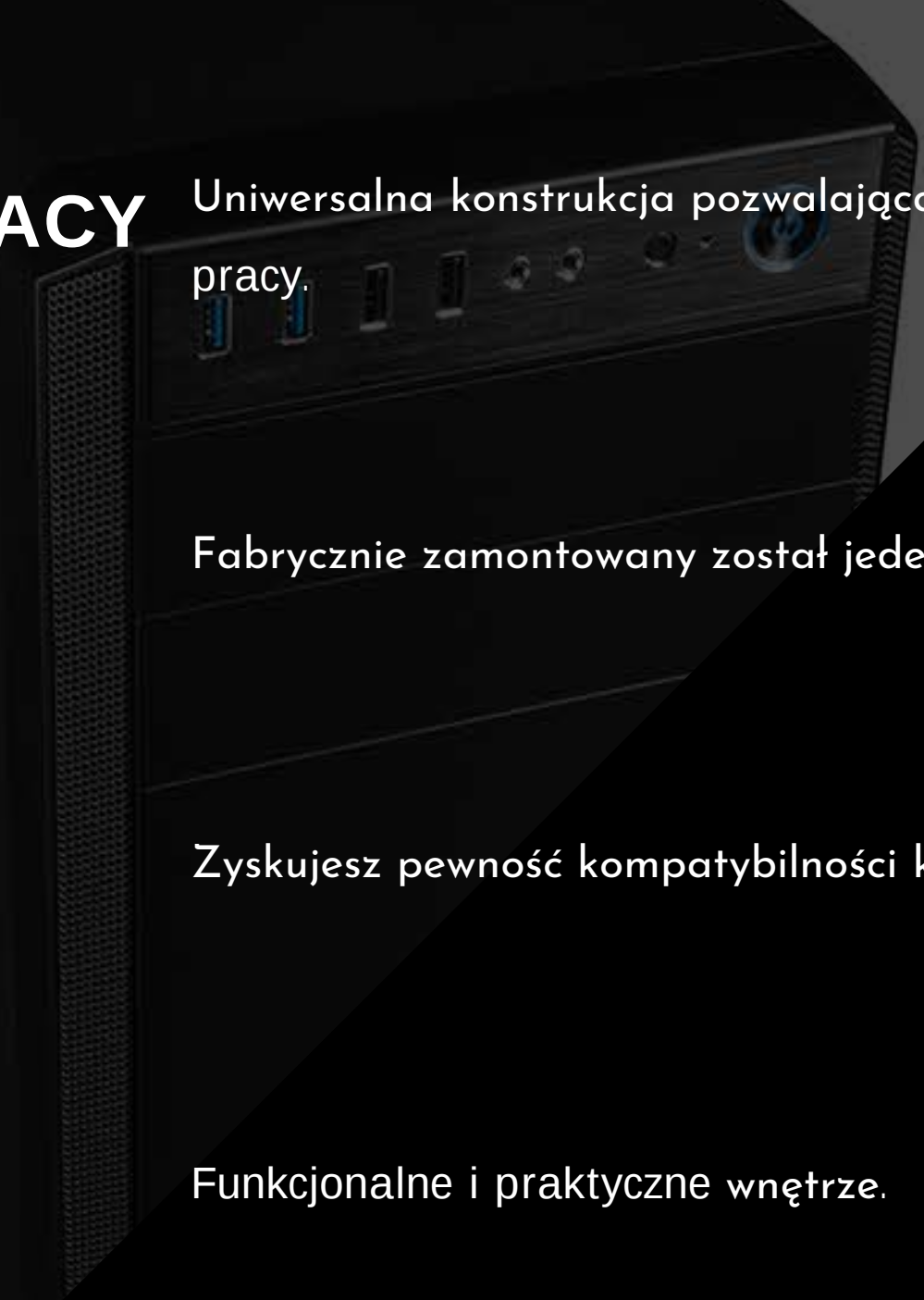


PANEL FRONTOWY

Panel z wejściami audio, 2 x USB 2.0 oraz 2 x USB 3.0, przyciskiem reset i podświetlanym niebieskim światłem przyciskiem power.

Konstrukcja obudowy umożliwia również montaż napędów DVD.

10 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO JĄ MIEĆ

- 
01. **DO GIER LUB PRACY** Uniwersalna konstrukcja pozwalająca zbudować komputer zarówno do gier, jak i do nauki lub pracy.
 02. **WENTYLATOR** Fabrycznie zamontowany został jeden 120-milimetrowy wentylator z tyłu obudowy.
 03. **STANDARD ATX** Zyskujesz pewność kompatybilności komponentów.
 04. **FUNKCJONALNE WNĘTRZE** Funkcjonalne i praktyczne wnętrze.
 05. **ELEGANCKA CZERŃ** Elegancki, czarny kolor będzie dobrze pasować do każdego stanowiska.

10 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO JĄ MIEĆ

06. MONTAŻ DYSKÓW

W obudowie można zamontować pięć dysków twardych w konfiguracjach: trzy dyski SSD 2.5" oraz dwa dyski HDD 3.5" lub pięć dysków SSD 2.5".

07. TUNEL

Tunel na zasilacz separuje PSU od pozostałych komponentów. Takie rozwiązanie zapewnia niższą temperaturę w środku obudowy.

08. ZASILACZ

We wnętrzu wygospodarowano dużą przestrzeń (240 mm) na zasilacz. Pozwala to na montaż długich zasilaczy oraz łatwą aranżację okablowania.

09. PANEL

Na froncie obudowy są dwa wejścia USB oraz dwa wejścia USB 3.0. Wygodny dostęp do podpięcia mikrofonu i słuchawek.

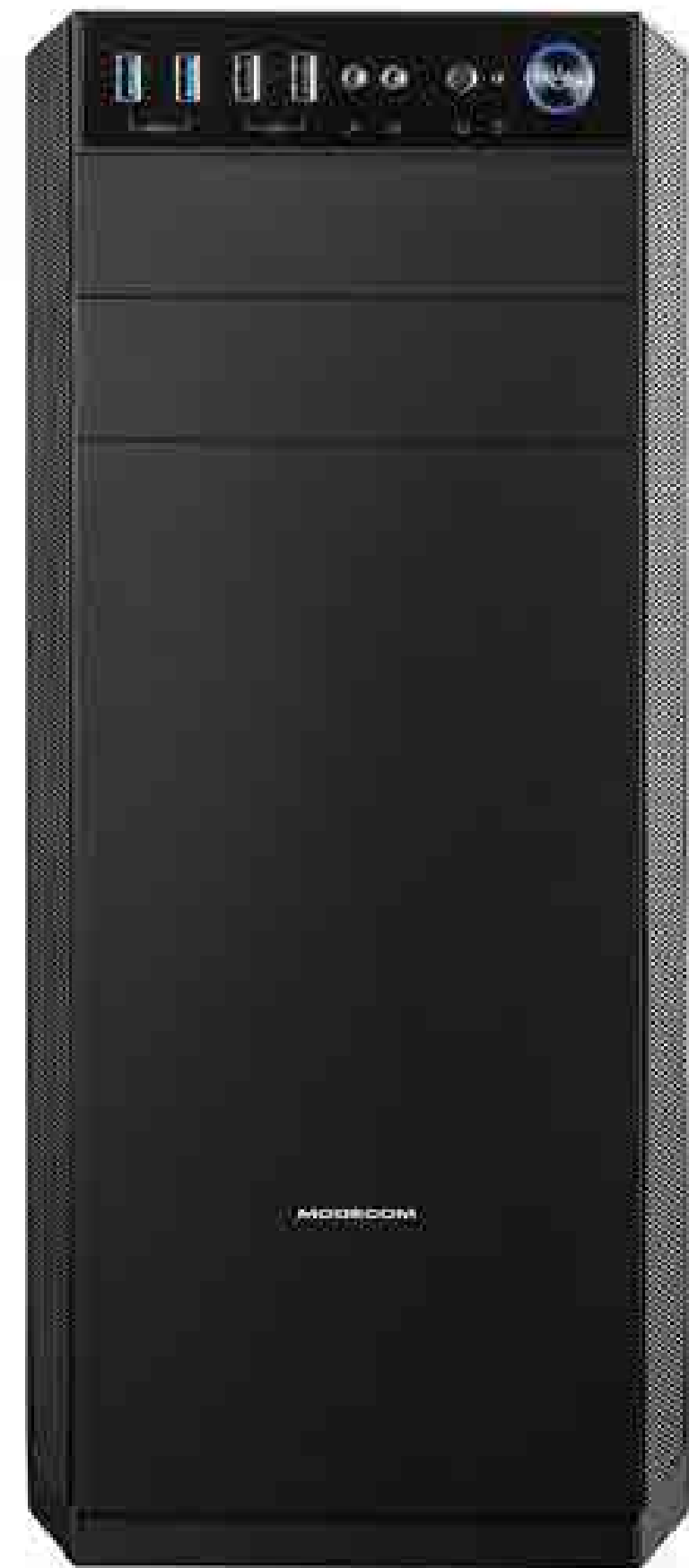
10. NOWOCZESNY DESIGN

Choć o gustach się nie dyskutuje, to MODECOM OBERON PRO LE ma swój urok. Jest to nowoczesna obudowa do budowy nowoczesnego komputera.

W obudowie można zamontować pięć dysków twardych w konfiguracjach: trzy dyski SSD 2.5" oraz dwa dyski HDD 3.5" (w systemie beznarzędziowym) lub pięć dysków SSD 2.5". Zasilacz oraz miejsce na dyski twarde 3,5"/2,5" umieszczone są w osłonie (tunelu) na spodzie obudowy, natomiast pozostałe miejsce na dyski SSD znajduje się na tylnej stronie szkieletu obudowy.

MONTAŻ DYSKÓW HDD/SSD



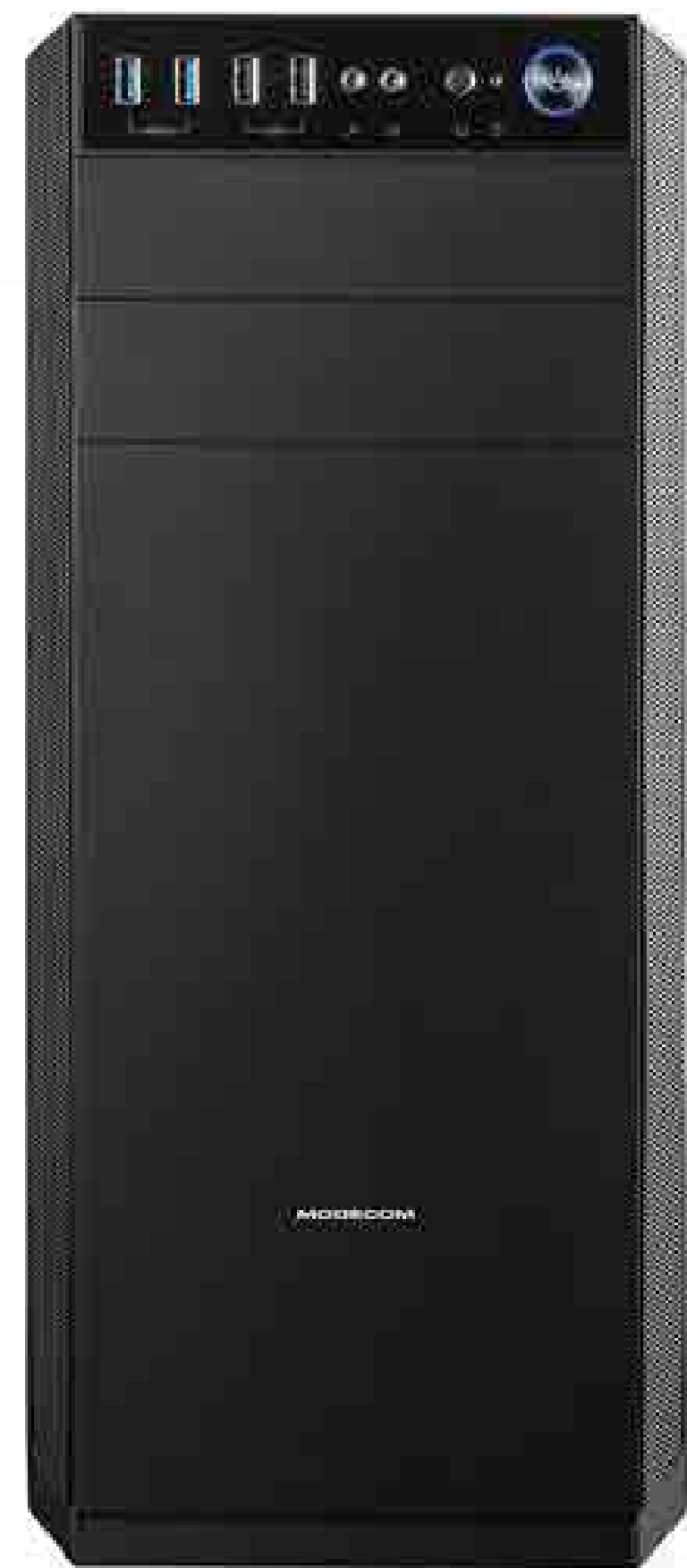


MODECOM OBERON PRO LE

• • •

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY.

Wersja LE jest idealna do rozbudowy według własnych preferencji lub zbudowania energooszczędnego komputera.

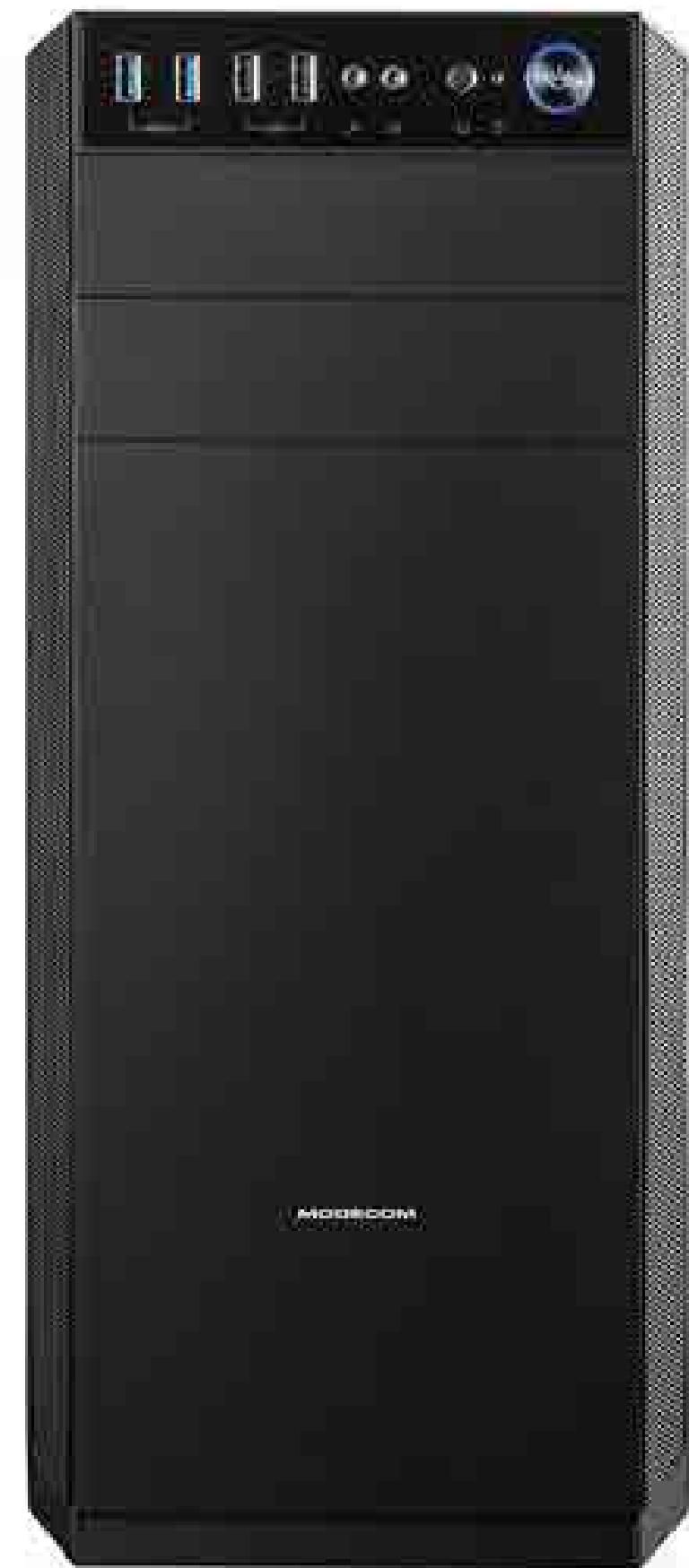


MODECOM OBERON PRO LE

• • •

EKONOMIA I JAKOŚĆ.

Obudowa charakteryzuje się świetną relacją ceny do jakości, oferując dobrej jakości blachy o grubości 0,7 mm oraz spasowanie elementów.



MODECOM OBERON PRO LE

• • •

PRAKTYCZNOŚĆ.

Pojemna obudowa z dobrą organizacją przewodów.

Model OBERON PRO LE

Rodzaj obudowy	Midi tower
Przeznaczenie	Dla graczy / do domu / do biura
Wymiary obudowy:	455*205*475 mm (L*W*H)
Format płyty głównej	ATX/ Micro ATX/ ITX
Złącza na panelu przednim/ górnym:	
• USB 3.0	2
• USB 2.0	2
• Wejście na mikrofon	TAK
• Wejście na słuchawki	TAK / HD AUDIO
Miejsca montażowe:	
• wewnętrzne HDD 3,5"	2 (możliwość zamontowania w ich miejsce 2 x SSD 2,5")
• wewnętrzne SSD 2,5"	3
Rozwiązania beznarzędziowe	TAK

MODECOM OBERON PRO LE



Model OBERON PRO LE

Liczba zainstalowanych wentylatorów:

- tył 1 x 120 mm

Miejsca na karty
rozszerzeń 7

Miejsce montażu
zasilacza dół obudowy

Tunel na zasilacz TAK – 240 mm

Wysokość chłodzenia
procesora 163 mm

Maksymalna długość
karty graficznej 395 mm

Informacje dodatkowe:

- filtr pod zasilaczem TAK
- grubość stali 0,7 mm
- waga netto 5,3 kg

MODECOM OBERON PRO LE



Dane logistyczne

KOD: AT-OBERON-PR-10-000000-0002-LE

EAN: 5906190442666

Ilość sztuk w opakowaniu: 1 sztuka

Wymiary opakowania: 560 x 560 x 320 cm

